证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-14

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	中泰证券、中信证券、中银证券、国金证券、招商证券、兴业证券、华源证券
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025年4月8日
地点	网络及电话会议
形式	网络及电话会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司近期经营情况及工厂产能利用率情况。</p> <p>公司近期各项业务经营正常，订单接单正常，综合产能利用率仍处于相对高位，其中 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率延续高位运行；封装基板业务受近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率较 2024 年第四季度有所提升。</p> <p>Q2、请介绍公司对美国销售收入的规模，美国关税政策对公司经营可能产生的影响。</p> <p>2024 年，公司对美国直接销售收入占公司营业收入比重较低，不超过 6%，公司整体受影响的范围较小。针对当前国际经贸环境发生的新变化，公司正保持密切关注，并与产业链各相关方持续进行沟通，共同协商解决方案，做好灵活应对。</p> <p>Q3、请介绍公司泰国工厂投资规模及目前建设进展。</p> <p>公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设按期有序推</p>

	<p>进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。泰国工厂的建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。</p> <p>Q4、请问公司如何看待 PCB 行业后续发展前景。</p> <p>在生成式人工智能、下一代通信、智能驾驶、智能网联等技术及新型应用的驱动下，电子产品将持续向集成化、自动化、小型化、轻量化、低能耗等方向发展，进而促进 PCB 持续向高频高速、高精密度、高集成化等方向发展，从而带动封装基板、高多层板、HDI 板等产品的需求量的日益上升。PCB 行业仍将主要围绕算力、汽车电子等相关领域延续下游需求。2025 年，公司将继续坚持“3-In-One”战略，积极把握人工智能快速发展带来的市场机会，坚持科技创新，同时持续加强运营管理工作，推动公司高质量发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>